

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年2月12日(2009.2.12)

【公開番号】特開2007-234809(P2007-234809A)

【公開日】平成19年9月13日(2007.9.13)

【年通号数】公開・登録公報2007-035

【出願番号】特願2006-53670(P2006-53670)

【国際特許分類】

H 01 L 21/3065 (2006.01)

H 01 L 21/02 (2006.01)

H 01 L 21/304 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/302 101 G

H 01 L 21/02 Z

H 01 L 21/304 645 C

H 01 L 21/304 648 G

【手続補正書】

【提出日】平成20年12月18日(2008.12.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板の処理を実行する基板処理ユニットの処理条件を設定する設定部と、該処理条件に基づく前記基板処理ユニットの前記基板の処理の実行中に当該基板処理ユニットの異常を検知する検知部と、該異常が検知されたときに前記基板処理ユニットの前記基板の処理を中止する中止部とを備える基板処理装置において、

前記中止部によって処理が中止された基板の前記処理条件を変更し、前記基板を取り出すことなく異常発生に対応した処理を前記基板に実行する変更部を備えることを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】

前記変更部は、修正入力があるときは前記処理条件を修正することにより前記処理条件の変更を行い、前記修正入力がないときは前記処理条件の変更を行わないことを特徴とする請求項1記載の基板処理装置。

【請求項3】

前記処理条件は複数の処理条件を含み、

前記変更部は指定された再実行があるときは前記複数の処理条件から処理条件を指定することにより前記処理条件の変更を行い、前記指定された再実行がないときは前記処理条件の変更を行わないことを特徴とする請求項1又は2記載の基板処理装置。

【請求項4】

基板の処理を実行する基板処理ユニットの処理条件を設定する設定ステップと、該処理条件に基づく前記基板処理ユニットの前記基板の処理の実行中に当該基板処理ユニットの異常を検知する検知ステップと、該異常が検知されたときに前記基板処理ユニットの前記基板の処理を中止する中止ステップとを有する基板処理条件変更方法において、

前記中止ステップによって処理が中止された基板の前記処理条件を変更し、前記基板を取り出すことなく異常発生に対応した処理を前記基板に実行する変更ステップを有すること

とを特徴とする基板処理条件変更方法。

【請求項 5】

前記変更ステップは、修正入力があるときは前記処理条件を修正することにより前記処理条件の変更を実行し、前記修正入力がないときは前記処理条件の変更を行わないことを特徴とする請求項4記載の基板処理条件変更方法。

【請求項 6】

前記処理条件は複数の処理条件を含み、

前記変更ステップは指定された再実行があるときは前記複数の処理条件から処理条件を指定することにより前記処理条件の変更を行い、前記指定された再実行がないときは前記処理条件の変更を行わないことを特徴とする請求項4又は5記載の基板処理条件変更方法。

【請求項 7】

基板の処理を実行する基板処理ユニットの処理条件を設定する設定モジュールと、該処理条件に基づく前記基板処理ユニットの前記基板の処理の実行中に当該基板処理ユニットの異常を検知する検知モジュールと、該異常が検知されたときに前記基板処理ユニットの前記基板の処理を中止する中止モジュールとをコンピュータに実行させるプログラムを格納するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、

前記プログラムは、前記中止モジュールによって処理が中止された基板の前記処理条件を変更し、前記基板を取り出すことなく異常発生に対応した処理を前記基板に実行する変更モジュールを有することを特徴とする記憶媒体。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

上記目的を達成するために、請求項1記載の基板処理装置は、基板の処理を実行する基板処理ユニットの処理条件を設定する設定部と、該処理条件に基づく前記基板処理ユニットの前記基板の処理の実行中に当該基板処理ユニットの異常を検知する検知部と、該異常が検知されたときに前記基板処理ユニットの前記基板の処理を中止する中止部とを備える基板処理装置において、前記中止部によって処理が中止された基板の前記処理条件を変更し、前記基板を取り出すことなく異常発生に対応した処理を前記基板に実行する変更部を備えることを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

請求項2記載の基板処理装置は、請求項1記載の基板処理装置において、前記変更部は、修正入力があるときは前記処理条件を修正することにより前記処理条件の変更を行い、前記修正入力がないときは前記処理条件の変更を行わないことを特徴とする。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

請求項3記載の基板処理装置は、請求項1又は2記載の基板処理装置において、前記処理条件は複数の処理条件を含み、前記変更部は指定された再実行があるときは前記複数の

処理条件から処理条件を指定することにより前記処理条件の変更を行い、前記指定された再実行がないときは前記処理条件の変更を行わないことを特徴とする。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

上記目的を達成するために、請求項4記載の基板処理条件変更方法は、基板の処理を実行する基板処理ユニットの処理条件を設定する設定ステップと、該処理条件に基づく前記基板処理ユニットの前記基板の処理の実行中に当該基板処理ユニットの異常を検知する検知ステップと、該異常が検知されたときに前記基板処理ユニットの前記基板の処理を中止する中止ステップとを有する基板処理条件変更方法において、前記中止ステップによって処理が中止された基板の前記処理条件を変更し、前記基板を取り出すことなく異常発生に対応した処理を前記基板に実行する変更ステップを有することを特徴とする。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0011】

請求項5記載の基板処理条件変更方法は、請求項4記載の基板処理条件変更方法において、前記変更ステップは、修正入力があるときは前記処理条件を修正することにより前記処理条件の変更を実行し、前記修正入力がないときは前記処理条件の変更を行わないことを特徴とする。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

請求項6記載の基板処理条件変更方法は、請求項4又は5記載の基板処理条件変更方法において、前記処理条件は複数の処理条件を含み、前記変更ステップは指定された再実行があるときは前記複数の処理条件から処理条件を指定することにより前記処理条件の変更を行い、前記指定された再実行がないときは前記処理条件の変更を行わないことを特徴とする。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

上記目的を達成するために、請求項7記載の記憶媒体は、基板の処理を実行する基板処理ユニットの処理条件を設定する設定モジュールと、該処理条件に基づく前記基板処理ユニットの前記基板の処理の実行中に当該基板処理ユニットの異常を検知する検知モジュールと、該異常が検知されたときに前記基板処理ユニットの前記基板の処理を中止する中止モジュールとをコンピュータに実行させるプログラムを格納するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記プログラムは、前記中止モジュールによって処理が中止された基板の前記処理条件を変更し、前記基板を取り出すことなく異常発生に対応した処理を前記基板に実行する変更モジュールを有することを特徴とする。

## 【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

## 【補正の内容】

【0015】

請求項2記載の基板処理装置及び請求項5記載の基板処理条件変更方法によれば、修正入力があるときは処理条件を修正することにより前記処理条件の変更を行い、前記修正入力がないときは処理条件の変更を行わないので、当該処理が中止されるに至った状況に基づいて当該処理が中止された基板に対する処理条件を容易に変更することができる。

## 【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

## 【補正の内容】

【0016】

請求項3記載の基板処理装置及び請求項6記載の基板処理条件変更方法によれば、指定された再実行があるときは複数の処理条件から処理条件を指定することにより処理条件の変更を行い、前記指定された再実行がないときは前記処理条件の変更を行わないので、当該処理が中止されるに至った状況に基づいて当該処理が中止された基板に対する処理条件を更に容易に変更することができる。